

Układy programowalne

Wykład PTC

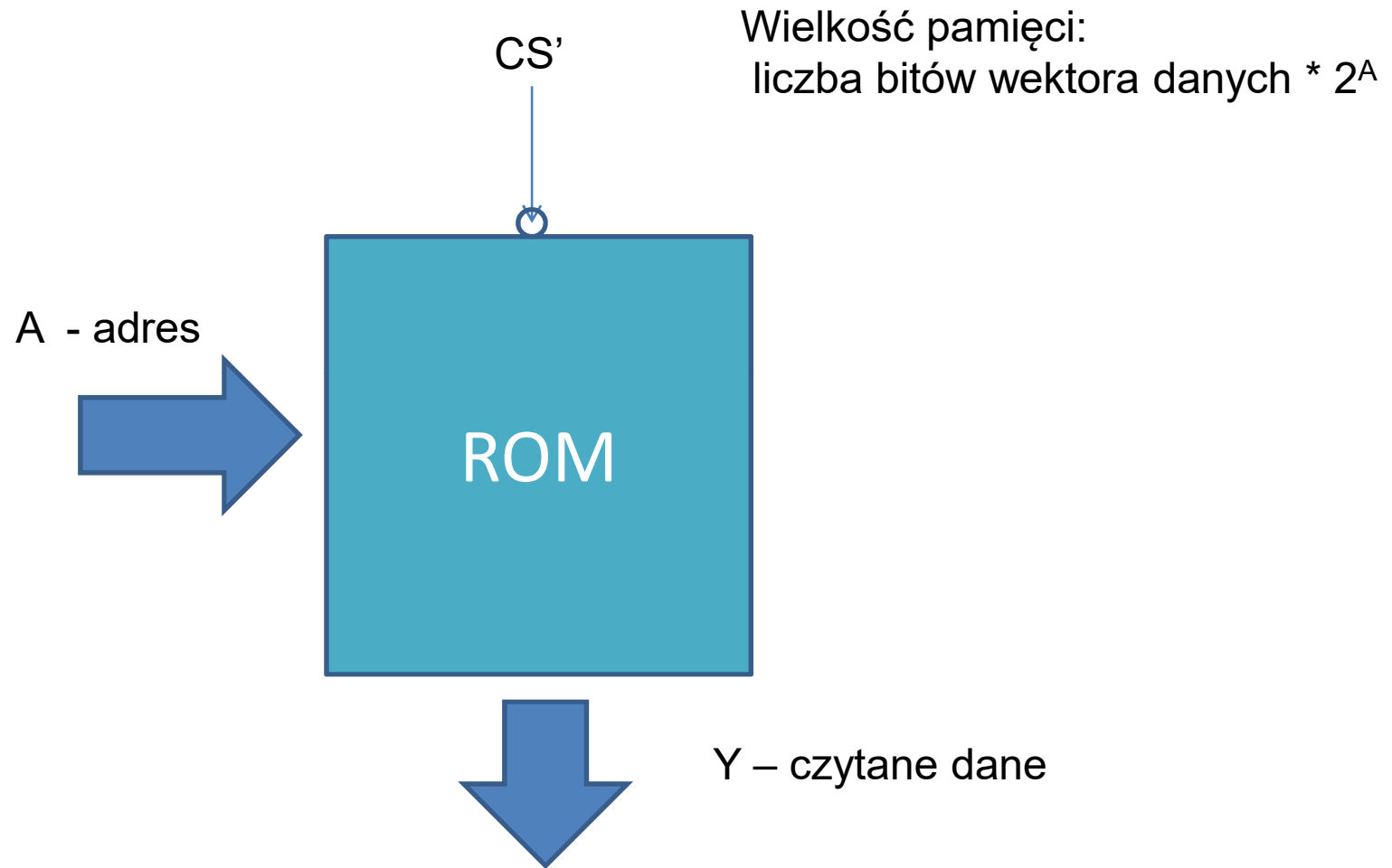
Zima 2017

16.12.2017

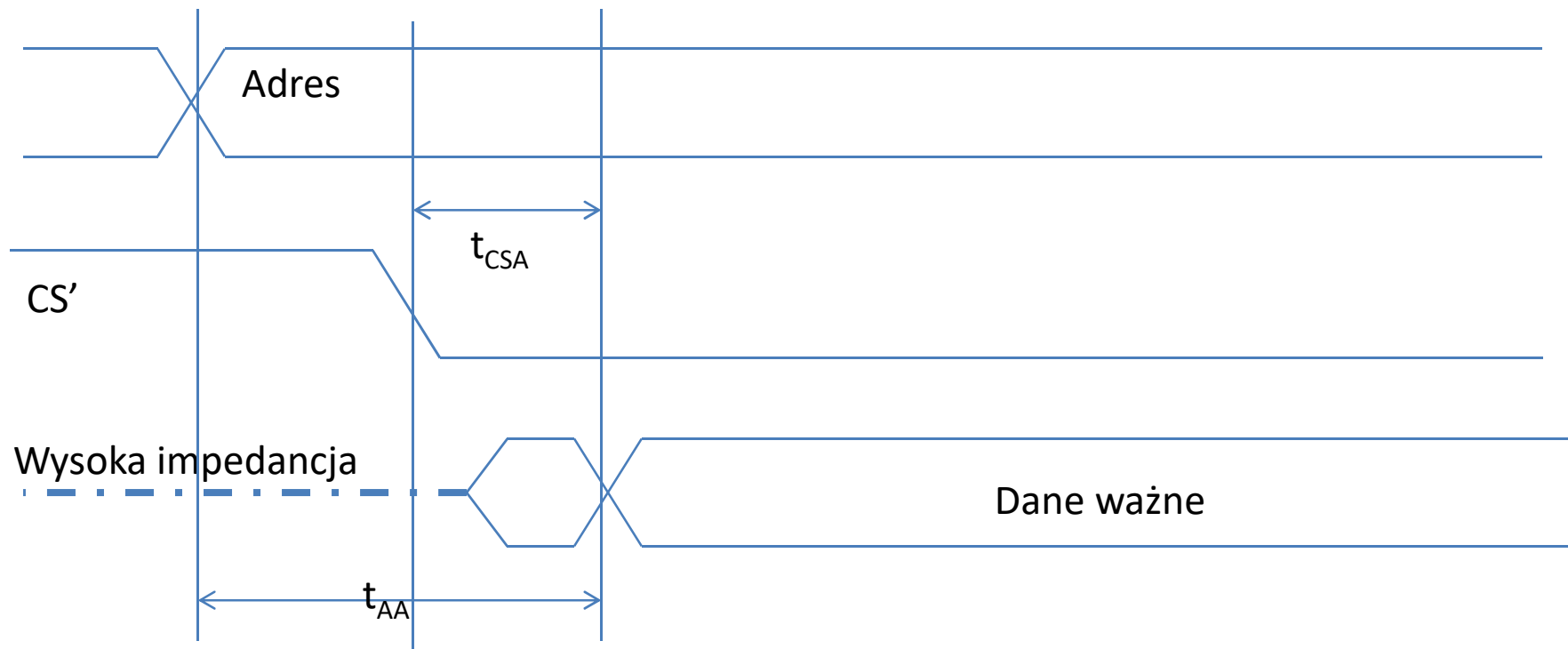
Pamięci ROM

- Pamięci stałe typu ROM (Read only memory) umożliwiają jedynie odczytanie informacji zawartej w strukturze pamięci.
- Działanie: $Y = X_j * cs'$ gdzie $j = \text{Linia_pamięci}(A)$.
- W wyniku wybrania układu $cs' = 0$ na wyjściach Y pojawia się wektor X_j zapisany w linii o numerze j o adresie określonym przez wejścia adresowe A .
- Wejście **cs** wprowadza wyjścia układu w stan wysokiej impedancji umożliwiając łączenie pamięci w bloki o większej pojemności i podłączanie do magistral.

Schemat pamięci



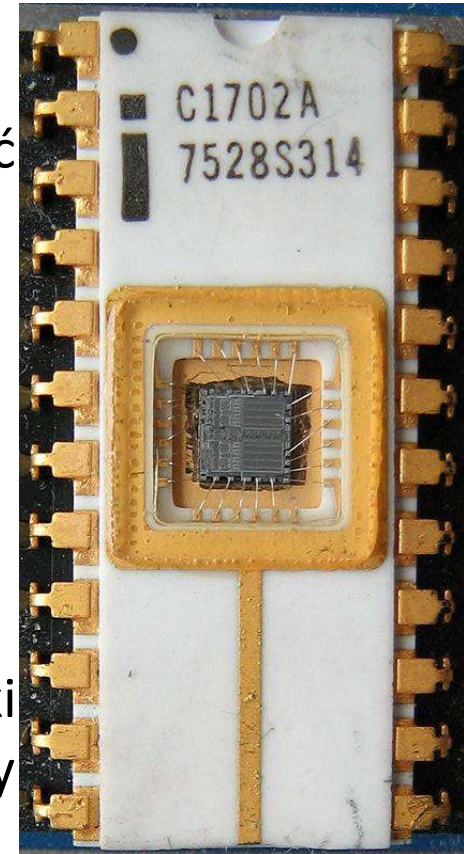
Wykres dostępu do pamięci ROM



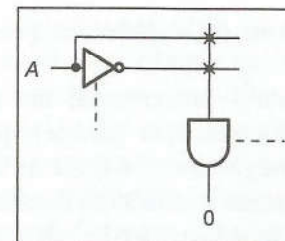
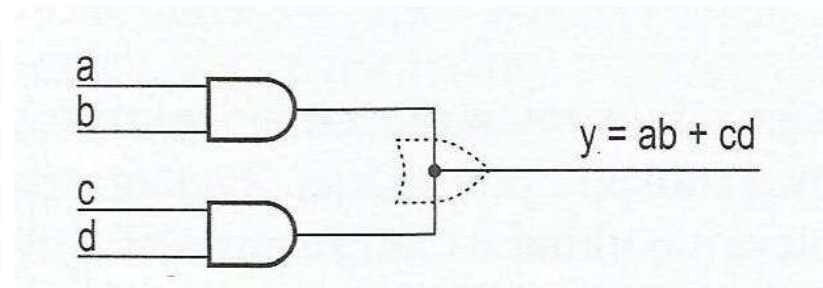
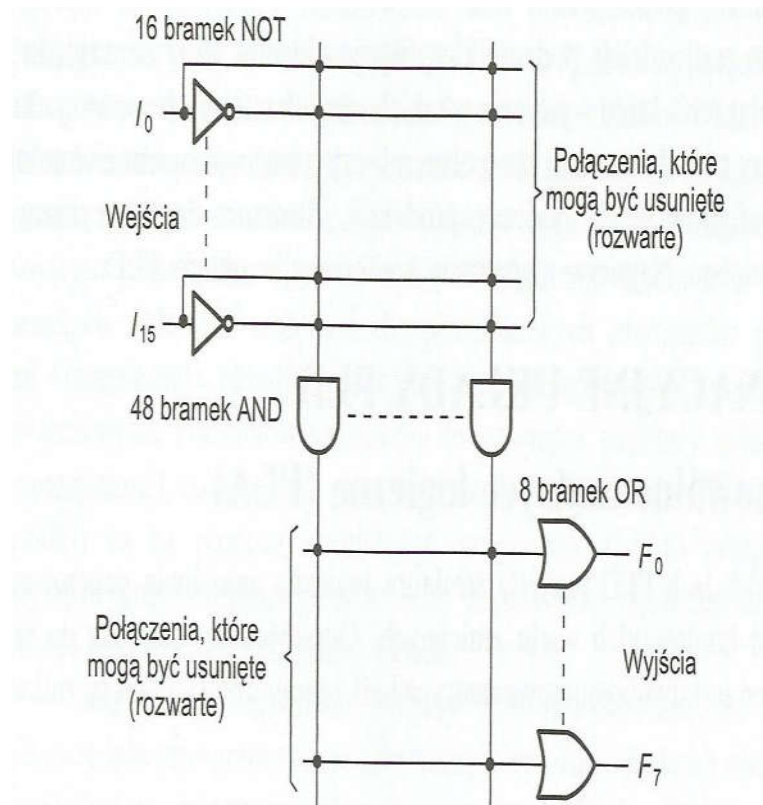
- Dla pojawiania się danych ważnych musi upłynąć co najmniej:
 - t_{CSA} (czas dostępu od wybrania układu CS'=0) i
 - T_{AA} (czas dostępu od adresu)

Układy programowalne PLD

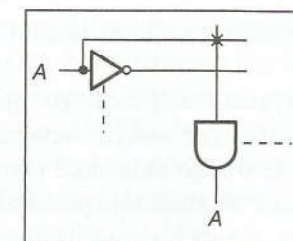
- Układy pamięci ROM reprogramowalne –
 - EEPROM – wymazywalne elektrycznie (także pamięć **flash**)
 - EPROM – wymazywalne za pomocą światła UV
- ROM – PROM – PLD (Programmable Logic Devices)
- Układy programowane przez użytkownika - PLD
- Wykorzystanie wyjść z otwartym kolektorem do realizacji – montażowych sum lub montażowych iloczynów (zmniejszenie liczby bramek - zamiast bramki - zwarcie wyjść) porównaj bramka z OC (wykład - układy kombinacyjne)
- **Układy PLA** – (Programmable Logic Array) zbudowane z matrycy bramek iloczynów i matrycy bramek sum, możliwość określenia sygnałów wejściowych obu układów bramek – programowanie przez użytkownika.



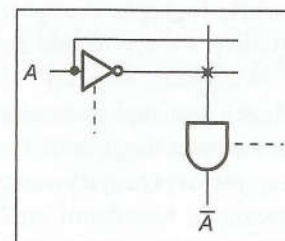
Matryca PLA, jej struktura i programowanie



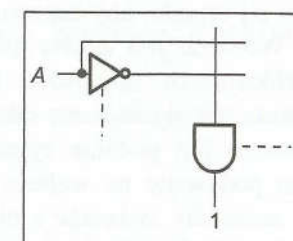
Stan nie zaprogramowany



Wybrano zmienną prostą



Wybrano zmienną zanegowaną



Nie wybrano żadnej zmiennej

bramki typu "open collector,,

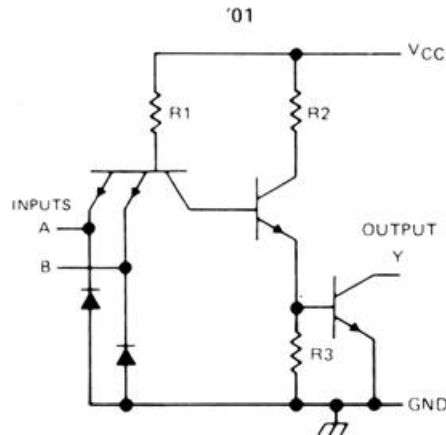
Realizacja:

- Istnieją bramki logiczne, których wyjście pozostawać może w stanie wysokiej impedancji – być nieaktywne lub zwarte z masą – być aktywne , bramki typu „open collector” (TTL) lub otwarty dren (MOSFET).
- Wyjście OC aby mogło być traktowane jako logiczne "0" albo "1" należy poprzez rezystor połączyć do zasilania (rezystor podciągający (ang. pull up resistor)).

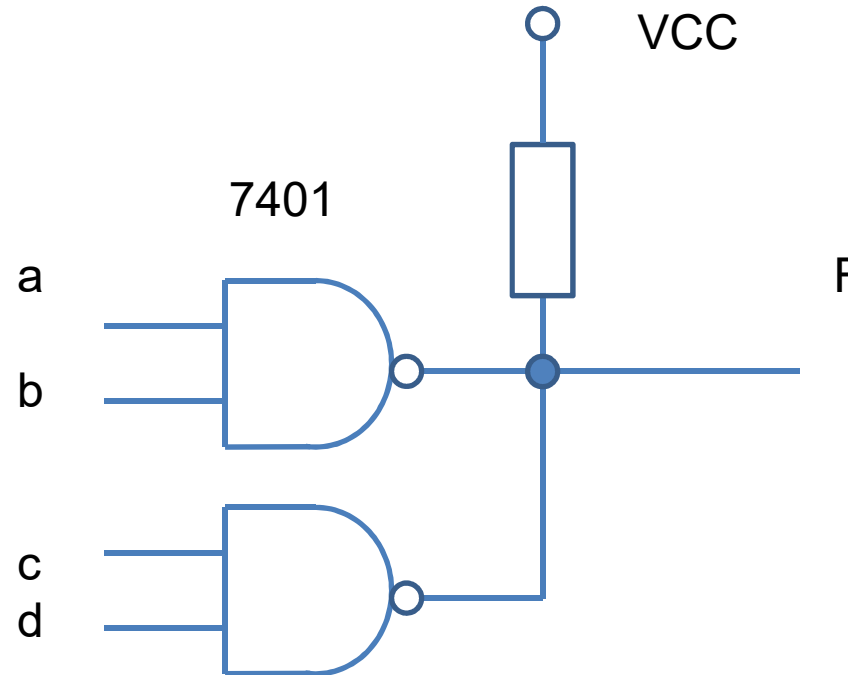
Zastosowanie:

- Zastosowanie odpowiedniego poziomu napięcia zasilania na rezystorze podciągającym pozwala na sterowanie poprzez wyjście układami pracującymi przy innych poziomach napięć sygnałów.
- Kilka wyjść OC można połączyć do jednej linii sygnałowej umożliwiając sterowanie jednej linii na zmianę z wielu źródeł (np. magistrala).

Wykorzystanie bramki typu „open collector”



a	b	c	d	F
0	x	0	x	1
x	0	x	0	1
1	1	0	0	0
0	0	1	1	0
1	1	1	1	0

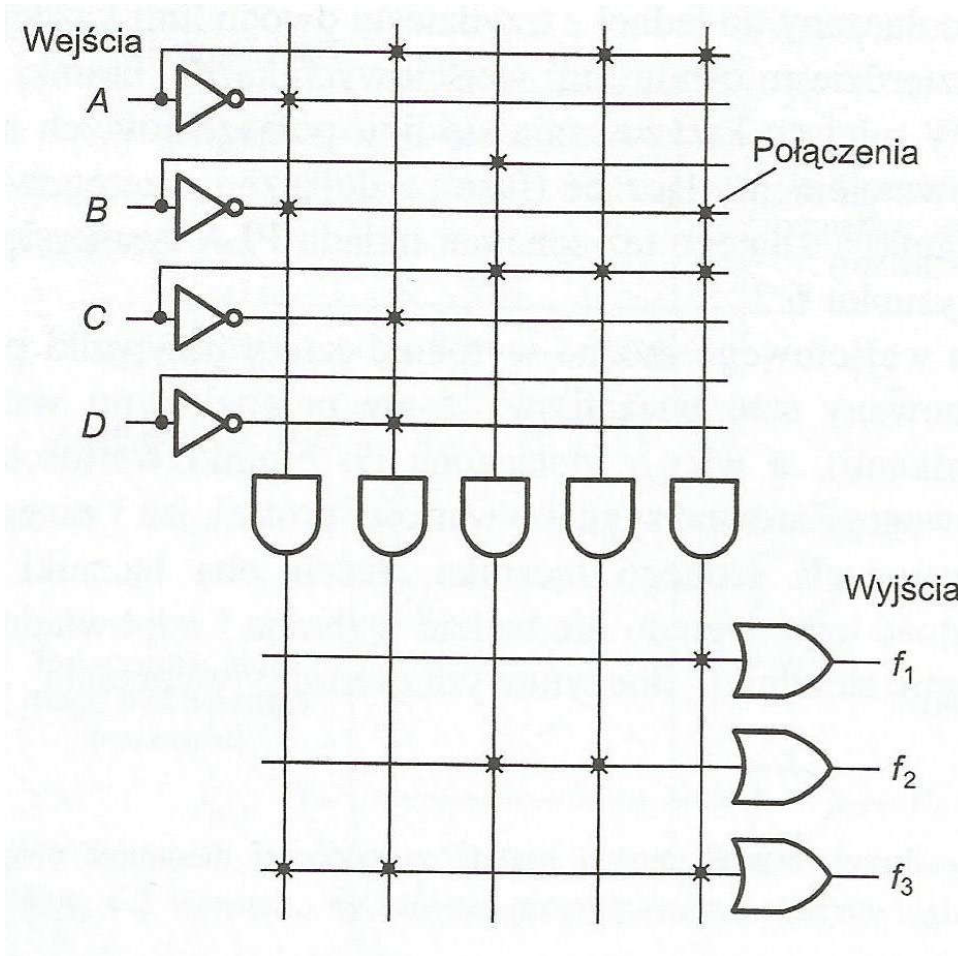


$$F = \overline{ab + cd} = (ab)' (cd)'$$

Połączenie wyjść bramek open collector zastępuje bramkę sumy

Przy zwartych wyjściach OC dowolna liczba wyjść bramek NAND równych 0 daje stan $F=0$, aby uzyskać 0 na bramce konieczna 1 na wszystkich wejściach.

PLA zaprogramowany

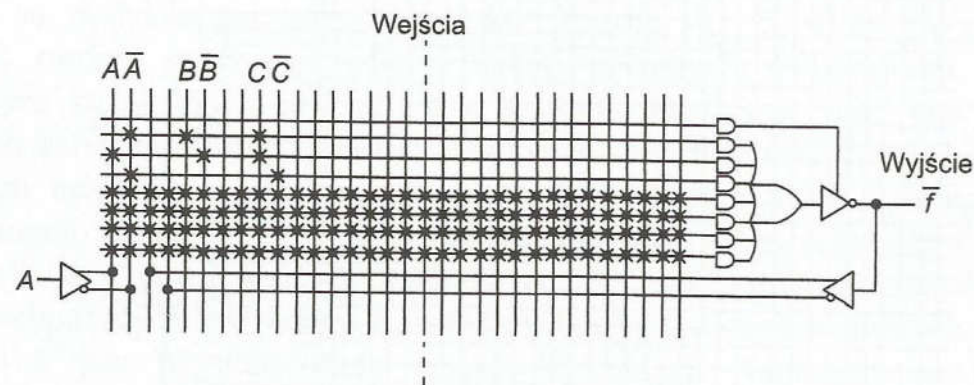
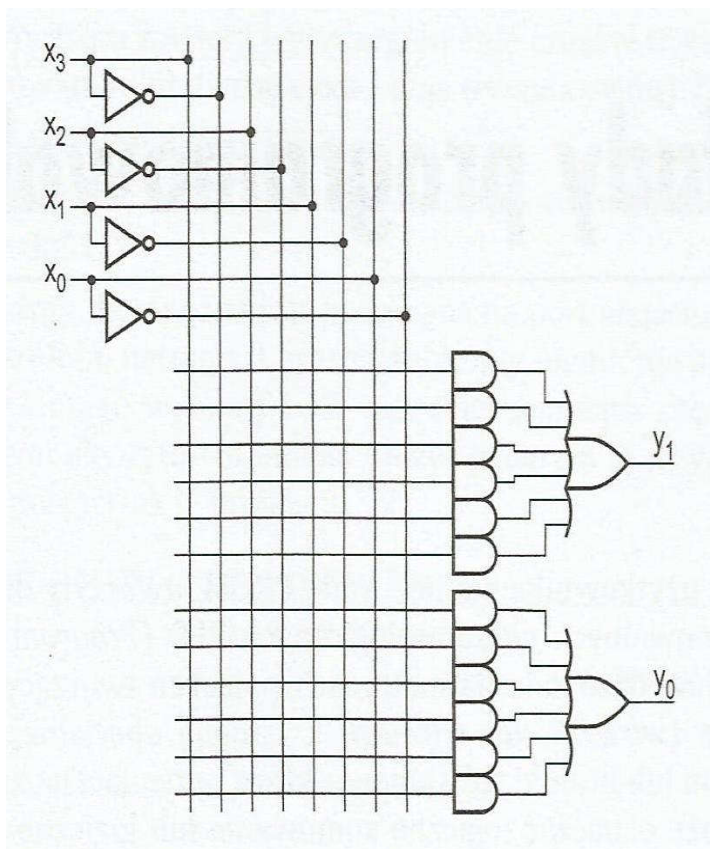


Układy PAL

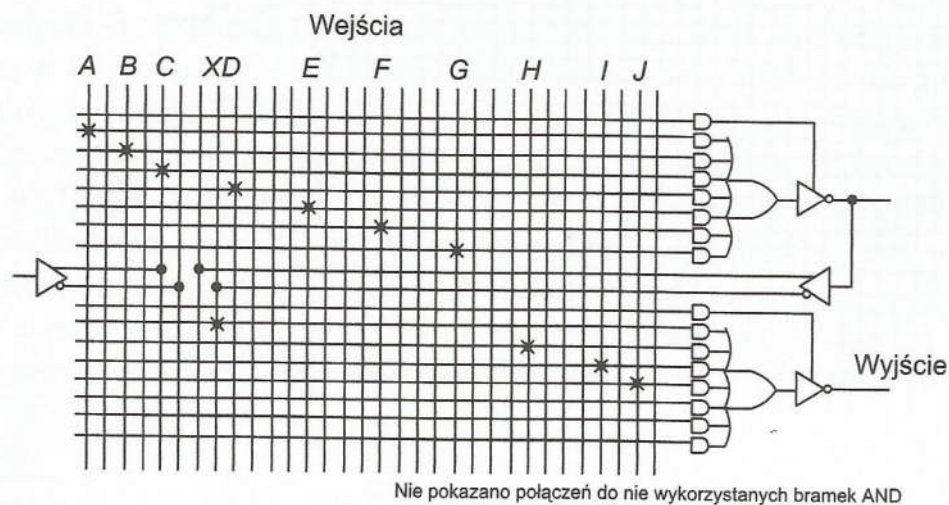
Brak potrzeby wykorzystania w praktyce możliwości struktur układów PLA prowadzi do prostszych realizacji PLD – układów PAL (Programmable Array Logic) – posiadają:

- bramki OR o ustalonej liczbie wejść
- bramki AND o programowanej liczbie wejść (wykorzystanie sygnałów zewnętrznych lub wewnętrznych)
- każda bramka AND powiązana z jedną bramką OR
- Nazwy: np. GAL 16V8 pierwsza liczba to liczba wyprowadzeń wej/wyj, druga liczba wyjść

PAL STRUKTURA i zastosowanie



Rys. 6.6 Implementacja funkcji $\bar{f} = \bar{A}BC + A\bar{B}C + \bar{A}\bar{B}\bar{C}$ w układzie PAL

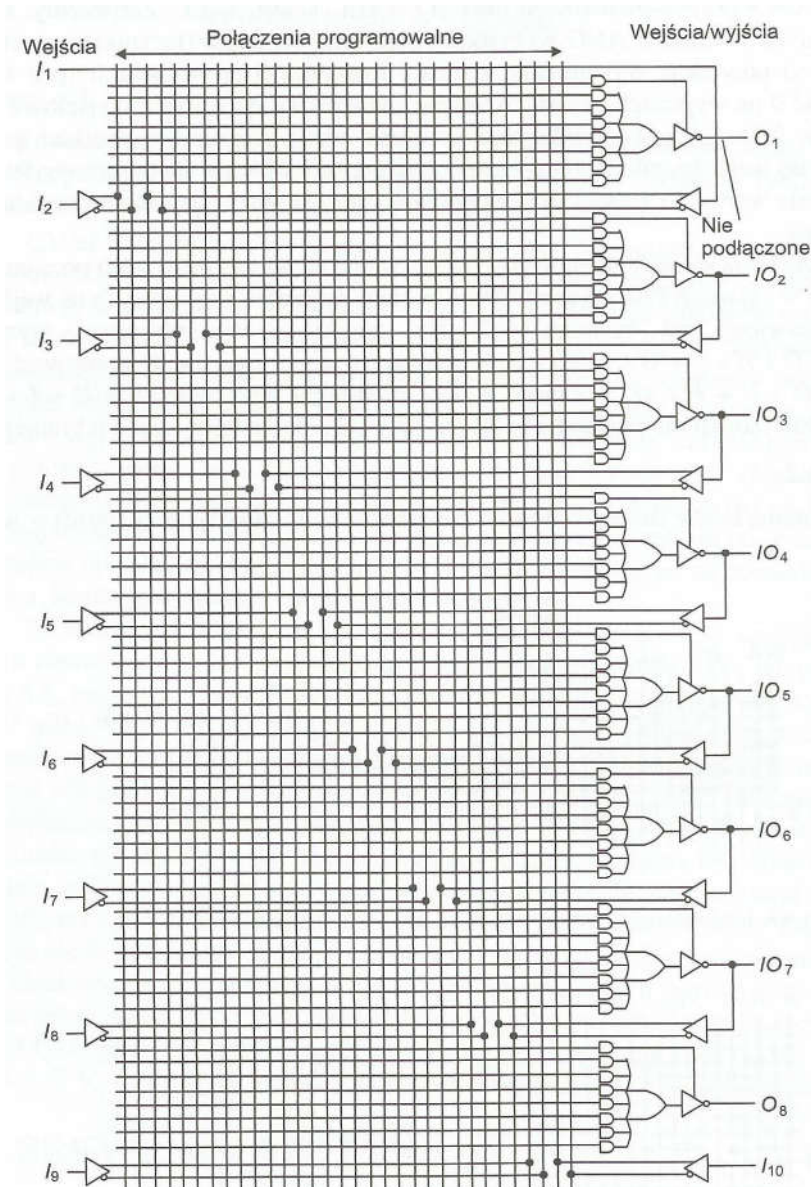
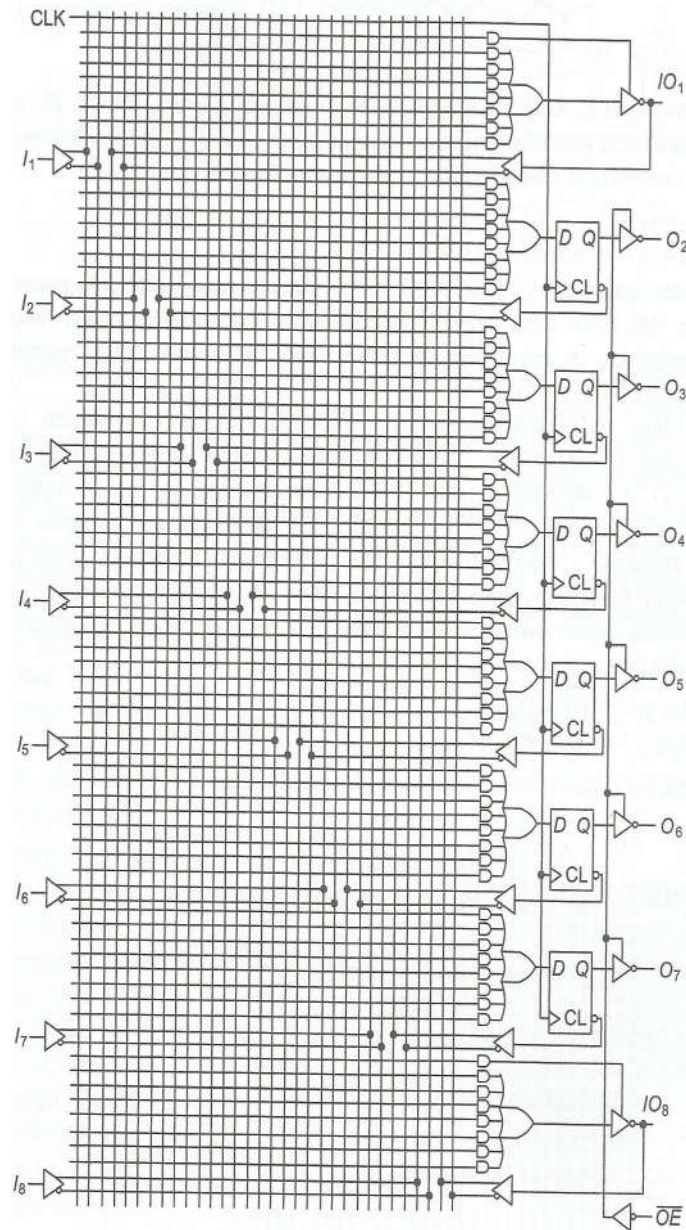


Rys. 6.7 Implementacja wielopoziomowego wyrażenia sumacyjnego w układzie PAL

Rodzaje układów PAL

- Sprzężenie zwrotne – układy asynchroniczne
- Wejścia-wyjścia
- Rejestry synchroniczne – automaty synchroniczne
- Rejestry z programowanym sygnałem zegara
- Rozbudowa układów PAL w kierunku bardziej złożonych jakościowo i ilościowo:
 - Układów CPLD (complex ...) – elementy programowane – komórki logiczne
 - Układów FPGA (Field_Programmable Gate Array) – złożone strukturalnie makrokomórki

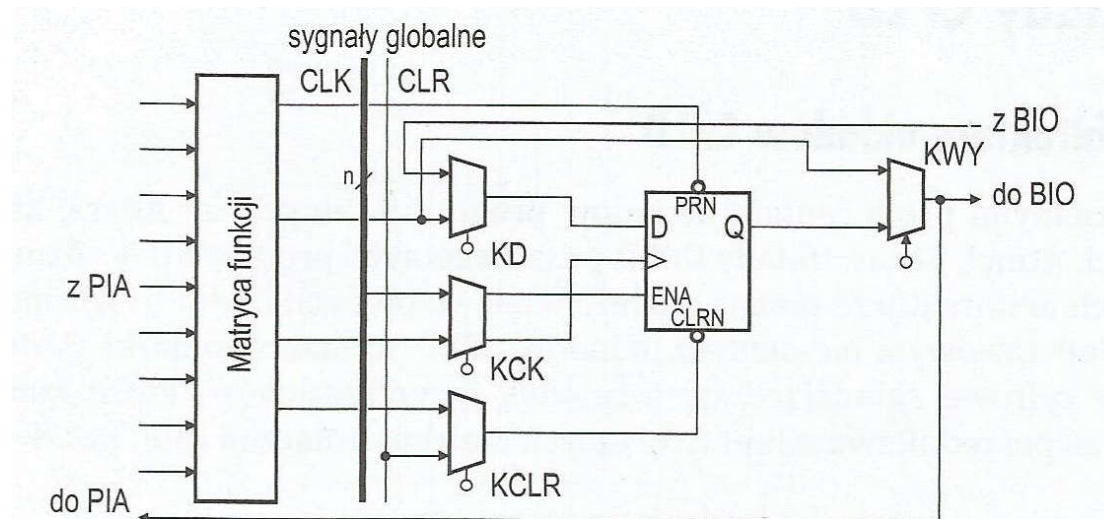
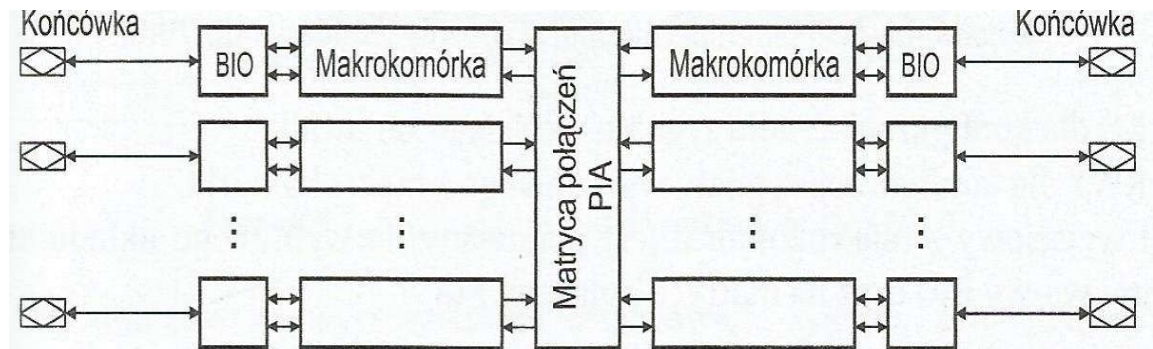
Przykłady PAL



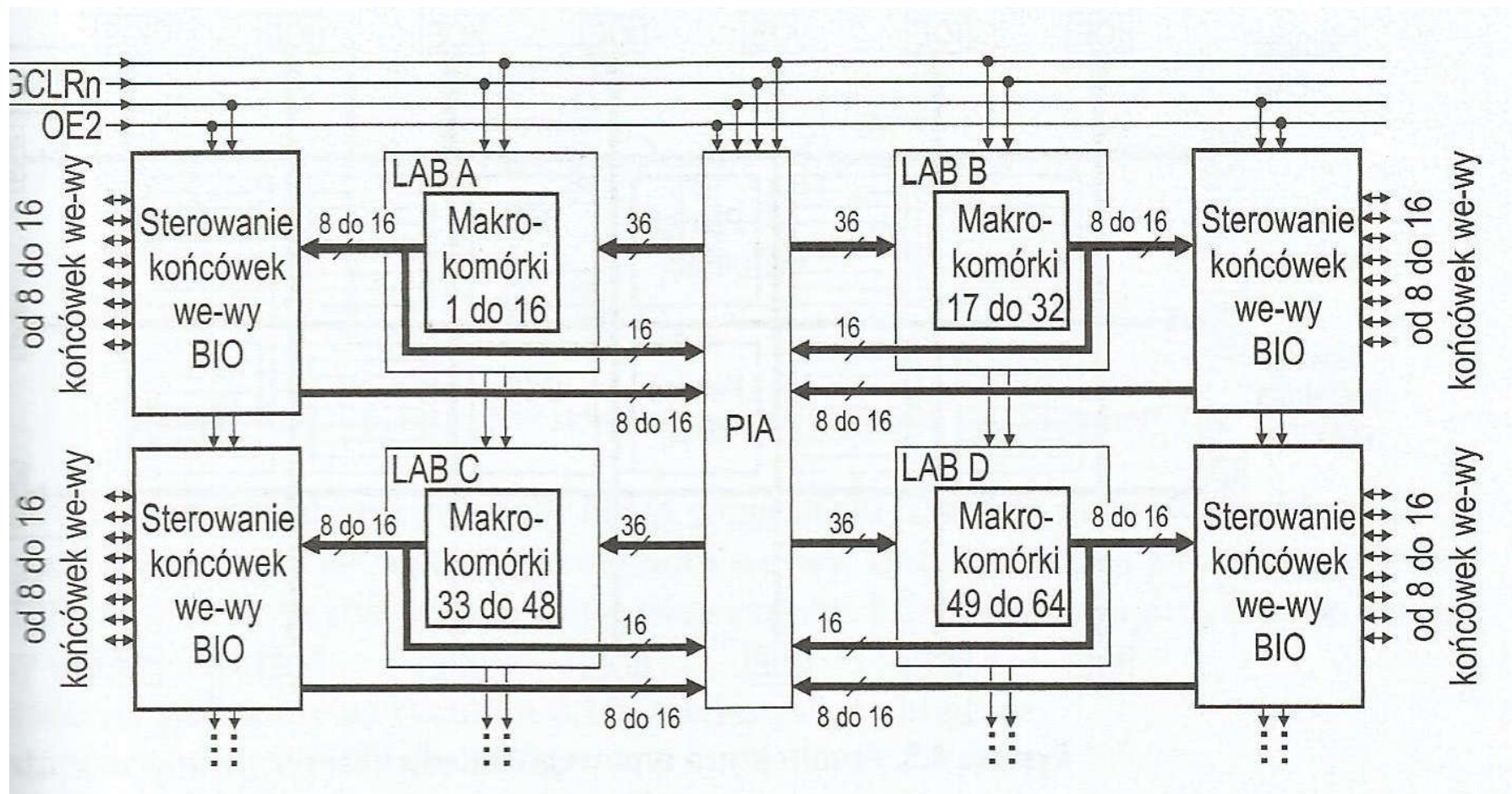
Układy CPLD

- Matryca połączeń PIA (Programmable Interconnect Array) - dostęp do sygnałów generowanych, wejściowych, wyjściowych
- Bloki wej/wyj BIO
- Makrokomórka
 - programowalna matryca funkcji boolowskich
 - układ konfiguracji źródła sygnału wejścia przerzutnika
 - układ konfiguracji sygnału wyjściowego z makrokomórki
 - układy konfiguracji źródeł sygnałów sterujących clk, clr, enable
- Możliwość zapamiętania konfiguracji układu CPLD w EEPROM (elektrycznie wymazywalnej pamięci ROM) – jeden bit komórki pamięci odzwierciedla stan programowalnego połączenia układu.

Układ CPLD – struktura



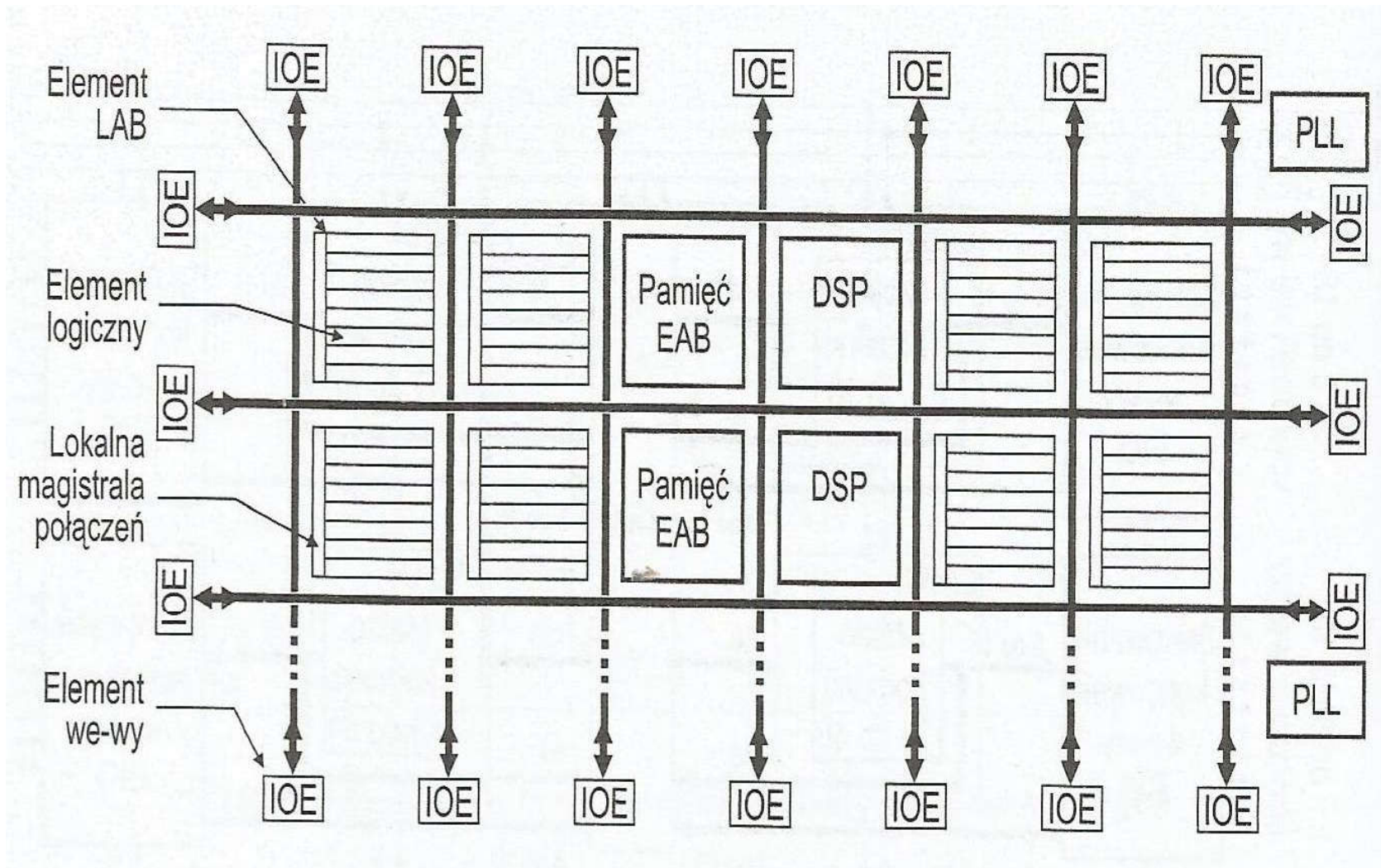
Układ CPLD – przykład architektury MAX7000



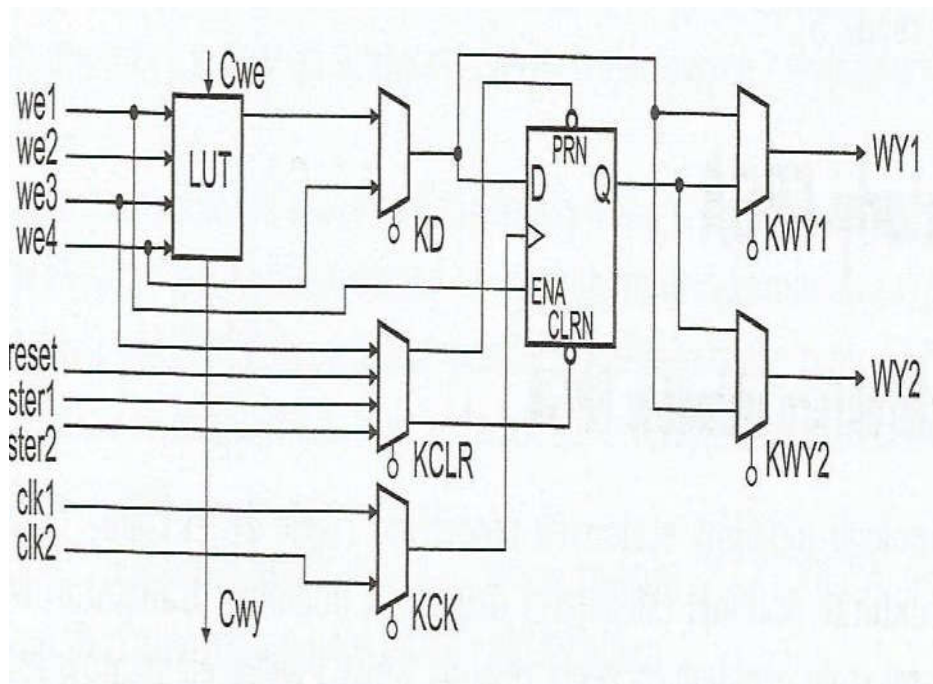
Układy FPGA

- Wzrost liczby elementów logicznych
- Efektywne rozwiązanie problemu łączenia elementów:
 - Magistrale połączeń międzyblokowych (multitrack interconnection)
 - wiersze i kolumny konfigurowalnych połączeń (ścieżki dzielone)
 - pomiędzy blokami funkcjonalnymi i elementami wej-wyj IOE
- Bloki funkcjonalne FPGA
 - Matryce LAB (z lokalnymi magistralami) elementów logicznych LE
 - Układy pamięci,
 - Układy DSP (cyfrowego przetwarzania sygnałów) – konfigurowalne układy mnożące,
 - Układy z pętlami fazowymi PLL – generacja synchronizowanych sygnałów zegarowych o żądanych częstotliwościach .

Architektura FPGA

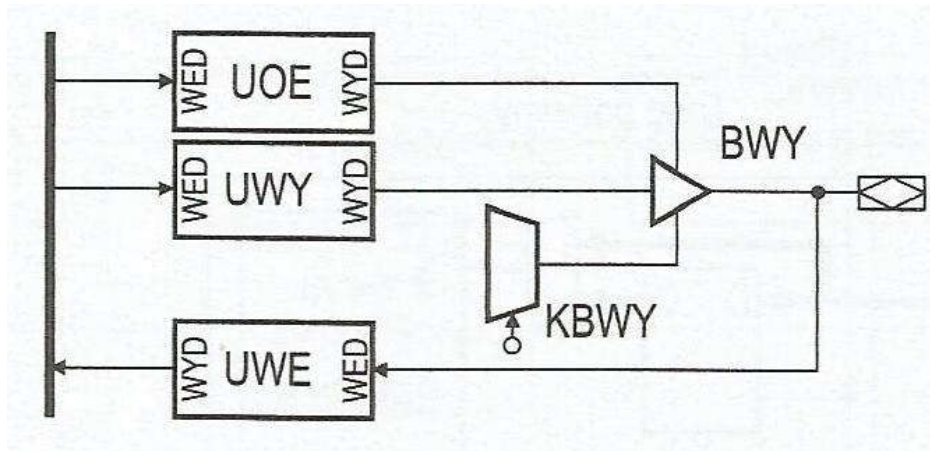


Struktura LE



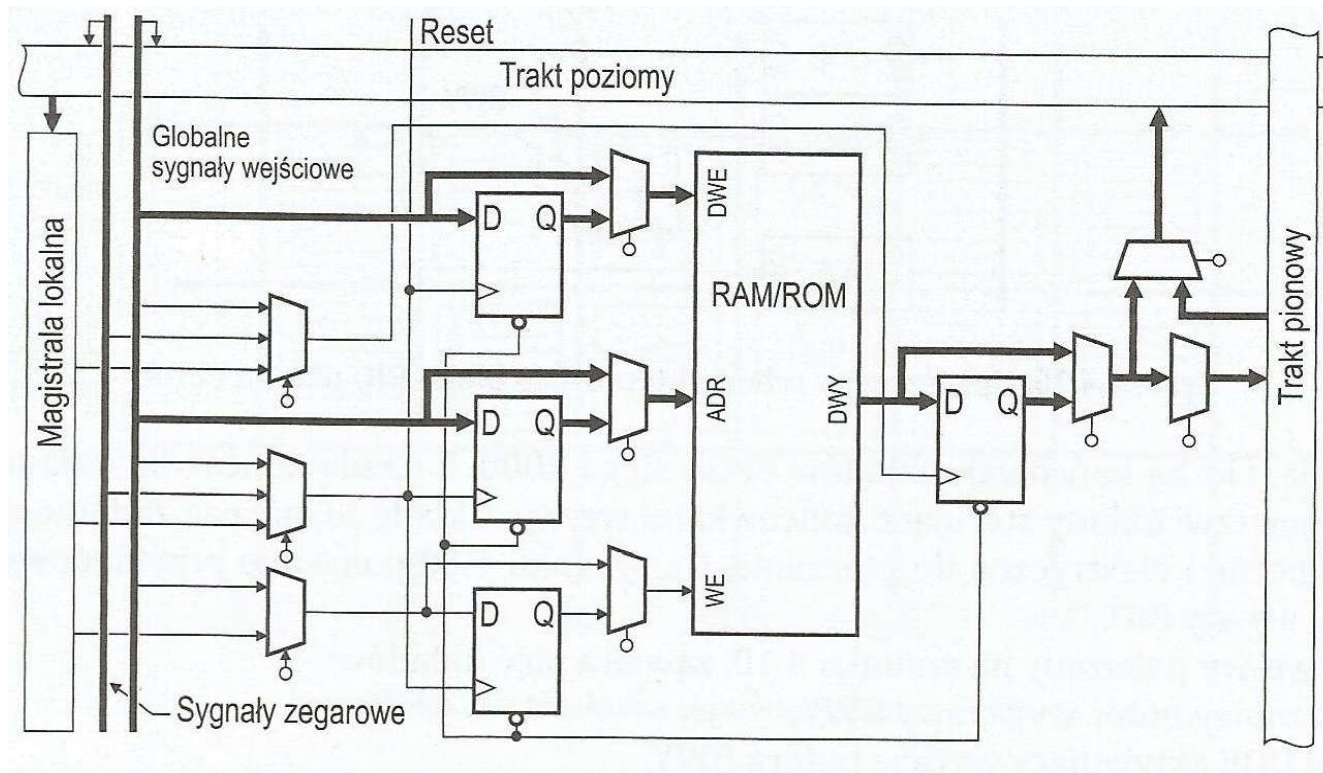
- Rys. 4.9 str 50 pawlowski
- **Pamięć funkcji logicznej LUT** (look up table) programowalna realizuje dowolne funkcje swoich wejść
- Sygnały przeniesienia
- Układy konfiguracji sygnałów sterujących i danych,
- Wyjścia podłączone do magistrali lokalnego LAB i magistrali połączeń międzyblokowych

Struktura bloku wyjściowego



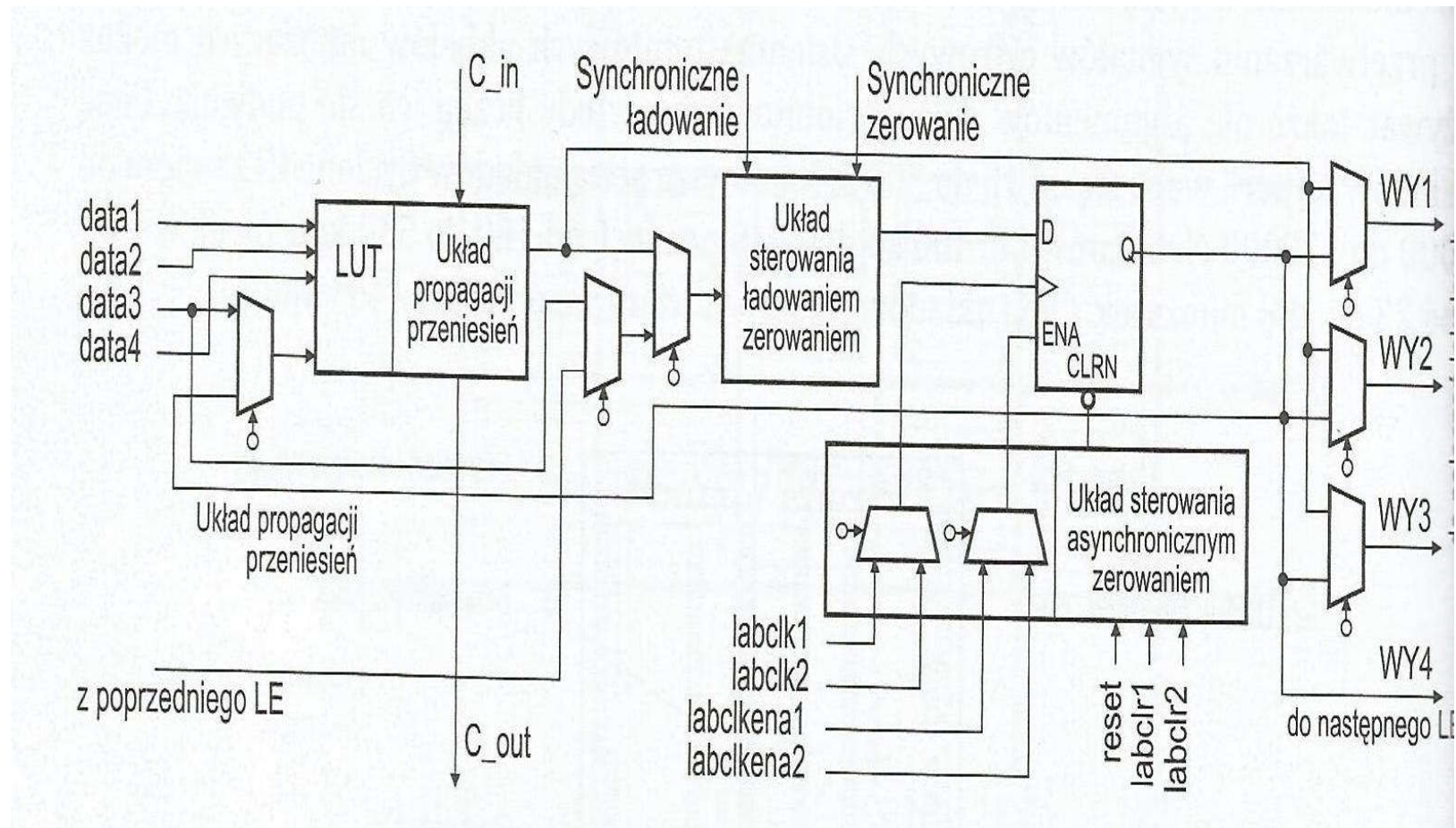
KBWY – układ konfiguracji bufora wyjścia pozwala na dostosowanie bufora do współpracy z układami: TTL, CMOS, o różnych napięciach zasilania itp..

Blok **pamięci** wbudowanej w FPGA

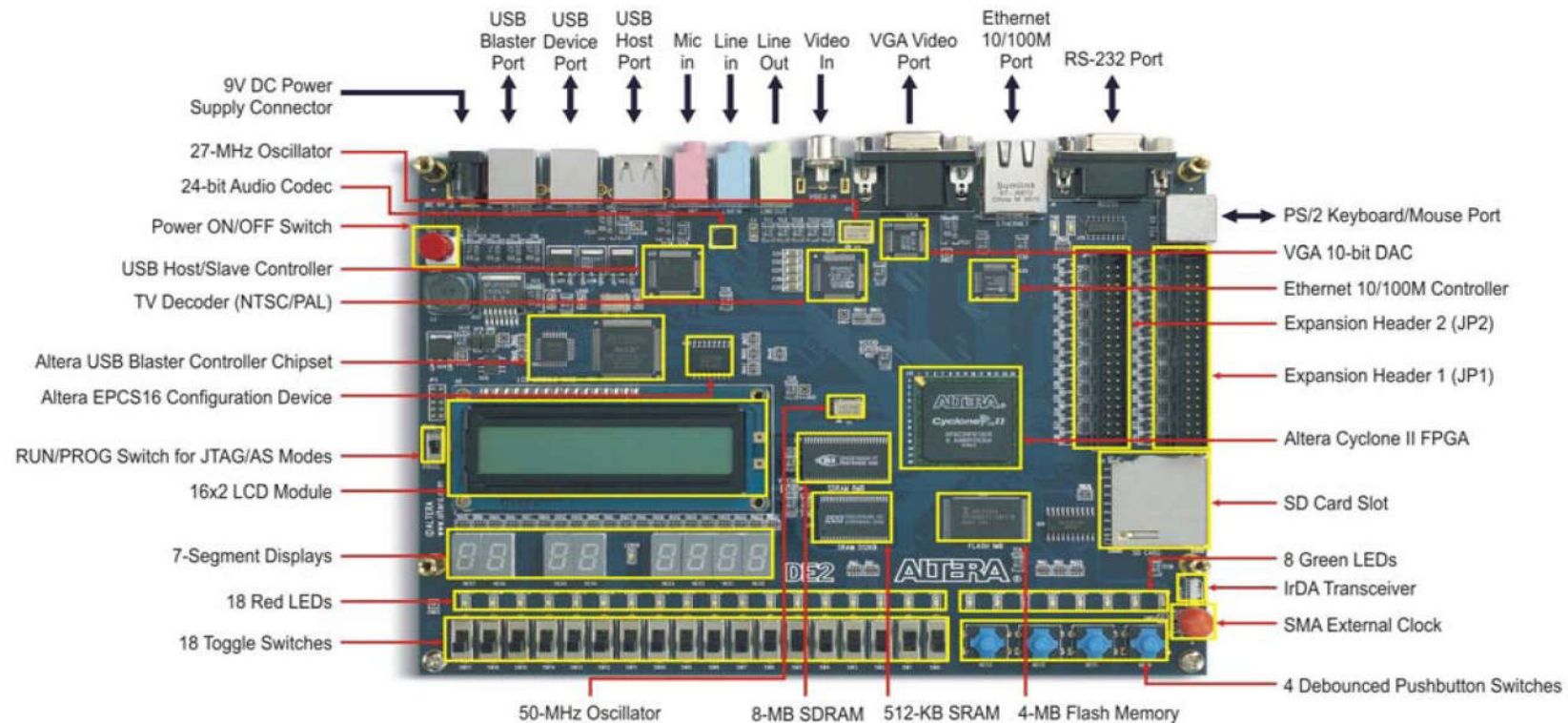


Schemat LE w Cyclone III

35/70 tysięcy LE



DE2 Development and Education Board



Korzystamy również z DE2-70 – podobna struktura, ~2x większy FPGA

Elementy składowe DE2

- **Altera Cyclone® II 2C35 FPGA device**
- Altera Serial Configuration device - EPCS16
- USB Blaster (on board) for programming and user API control; both JTAG and Active Serial
- (AS) programming modes are supported
- 512-Kbyte SRAM
- 8-Mbyte SDRAM
- 4-Mbyte Flash memory (1 Mbyte on some boards)
- SD Card socket
- 4 pushbutton switches
- 18 toggle switches
- 18 red user LEDs
- 9 green user LEDs
- 50-MHz oscillator and 27-MHz oscillator for clock sources
- 24-bit CD-quality audio CODEC with line-in, line-out, and microphone-in jacks
- VGA DAC (10-bit high-speed triple DACs) with VGA-out connector
- TV Decoder (NTSC/PAL) and TV-in connector
- 10/100 Ethernet Controller with a connector
- USB Host/Slave Controller with USB type A and type B connectors
- RS-232 transceiver and 9-pin connector
- PS/2 mouse/keyboard connector
- IrDA transceiver
- Two 40-pin Expansion Headers with diode protection

Schemat blokowy DE2

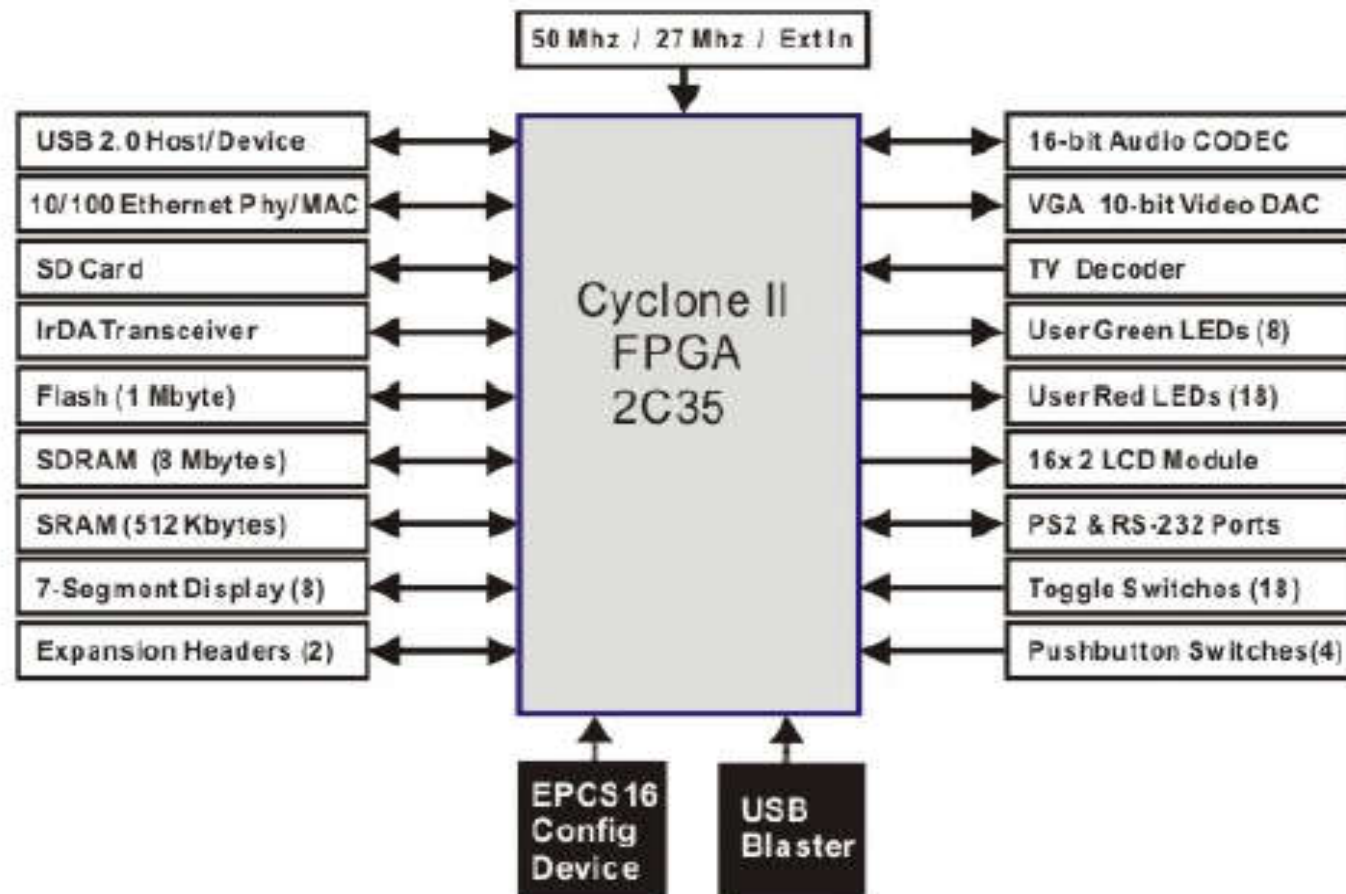


Figure 2.2. Block diagram of the DE2 board.

Parametry Cyclone II 2C35 FPGA

- 33,216 elementów logicznych/ 70 k LE dla 2C70
- 105 bloków pamięci RAM M4K
- 483,840 liczba bitów RAM
- 35 wbudowanych układów mnożących
- 4 pętle sprzężenia fazowego
- 475 wyprowadzeń użytkownika typu I/O
- obudowa z 672 wyprowadzeniami

Płyta DE2 i FPGA Cyclone III

- https://www.cs.put.poznan.pl/rwalkowiak/pliki/DE2_UserManual.zip
- https://www.cs.put.poznan.pl/rwalkowiak/pliki/DE2_70_User_manual_v108.zip
- https://www.cs.put.poznan.pl/rwalkowiak/pliki/cyc2_cii51002.zip

Projektowanie złożonych układów cyfrowych

Etapy:

- Formalizowanie opisu
- Projekt koncepcyjny
- Projekt techniczny
- Uruchomienie i weryfikacja

1- Formalizowanie opisu

- Specyfikacja działań układu
- Sposób współpracy z otoczeniem: sygnały danych, sygnały zegarowe, wymagania na sygnały współpracy z urządzeniami i pamięciami.
- Specyfikacja parametrów elektrycznych i czasowych układu
- Specyfikacja parametrów mechanicznych układu (obudowa, interfejsy).

2- Projekt koncepcyjny

- Wybór architektury i technologii
 - podział realizowanych funkcji na sprzęt i oprogramowanie,
 - wybór technologii: standardowe układy scalone lub układy programowalne (FPGA, CPLD);
 - wybór architektury modułów - możliwe wersje architektury:
 - Standardowe bloki funkcjonalne
 - Struktura mikroprogramowalna
 - System mikroprocesorowy
- Dekompozycja układu - podział na moduły – bloki funkcjonalne:
 - **Metoda projektowania zstępująca - top-down** – użycie bloków realizujących skomplikowane funkcje bez określenia sposobu ich realizacji, określenie sposobu współpracy, później znając strukturę i zasady współpracy projektuje się poszczególne bloki.
 - **Metoda projektowania wstępująca bottom-up** – zastosowanie bloków o określonej - znanej budowie, dla których należy określić sposób współpracy, aby uzyskać układ realizujący wymagania projektu.

2 - Projekt koncepcyjny

- Opis połączeń i opis funkcji bloków – metody:
 - Schemat
 - Język HDL (projekt w FPGA)
 - Opis strukturalny – przyjęcie struktury bloków funkcjonalnych, takiej jaka odpowiadałaby realizacji z układów scalonych, projekt jest schematem, którego symbole graficzne układów zamieniono na opis w języku HDL, wymagana jest znajomość opisu budowy układów mogących zrealizować poszczególne funkcje.
 - Opis behawioralny – opis układu za pomocą funkcji arytmetycznych i logicznych, realizacja jest powierzona komputerowym systemom wspomagania projektowania.
 - Można wykorzystać dostępne w układach programowalnych: bloki RAM, bloki mnożące, DSP, PLL dostępne w kodzie HDL jako makrodefinicje.
 - Można wykorzystać specjalne narzędzia projektowania do włączenia w projekty takich standardowych zespołów funkcjonalnych jak procesory, potrzebne interfejsy.

Projekt techniczny. Uruchomienie urządzenia i weryfikacja projektu.

- **Projekt techniczny** to szczegółowe zaprojektowanie schematów, programów HDL wszystkich modułów urządzenia i programów sterujących ich działaniem. Projekt techniczny jest weryfikowany na podstawie działania modelu fragmentów urządzenia lub poprzez zastosowanie symulatorów.
- **Wykonanie urządzenia, jego uruchomienie i weryfikacja z założeniami**, która może prowadzić do potrzeby modyfikacji projektu i urządzenia – powrotu w tej iteracyjnej procedurze projektowania do wcześniejszych etapów.

Projektowanie urządzeń cyfrowych - metodologie

- **Projektowanie klasyczne** – schematy modułów i programy dla użytych procesorów; tworzenie i weryfikacja modelu: budowa i uruchamianie modułów, integracja rzeczywistych modułów z symulatorami niektórych modułów np. wykorzystywanych procesorów.
- **Projektowanie współczesne** - przy użyciu komputerowych systemów wspomagania projektowania – testowanie koncepcji urządzenia bez potrzeby budowy modelu, wykorzystanie kompilatorów języka HDL, symulatorów i analizatorów projektów. Metoda pozwala na realizację modelu w strukturze programowalnej np. przy użyciu płyt modelowych (np. Terasic DE2) podłączanych do komputera w celu programowania i na bieżąco testowania pracy układu, w tym również śledzeniu stanu sygnałów i zawartości rejestrów np. procesora (narzędzia typu SOPC). Umożliwia szybką budowę prototypów – (rapid prototyping).